## 19日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

# ⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭62-178554

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)11月12日

H 01 L 35/34 21/60

7131-5F 6918-5F

審査請求 未請求 (全2頁)

🖾 考案の名称

熱電装置

②実 顧 昭61-65908

義一房

②出 願 昭61(1986)4月30日

⑫考 案 者

吉 本

平塚市四之宮2597番地 小松エレクトロニクス株式会社内

⑪出 顧 人

小松エレクトロニクス

平塚市四之宮2597番地

株式会社

20代 理 人

弁理士 木村 高久

### 砂実用新案登録請求の範囲

(1) 相対向するように配設された2つの熱交換基板の間に電極を介して少なくとも1つの熱電素子対からなる素子部を配設した熱電装置において、

前記電極は、各熱交換基板表面に形成された 厚膜導体層パターンから構成されていることを 特徴とする熱電装置。

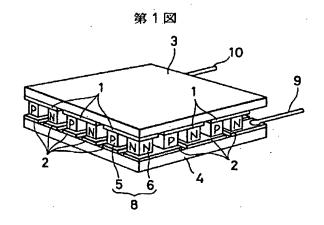
(2) 前記熱交換基板は、アルミナセラミツク基板 からなり、前記厚膜導体層パターンは、銅の厚膜パターンであることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第(1)項記載の熱電装置。

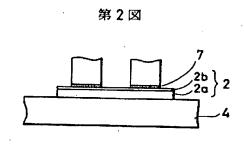
#### 図面の簡単な説明

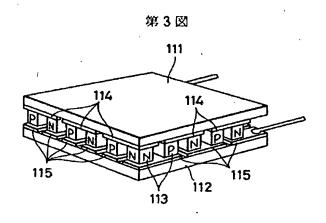
第1図は、本考案実施例の熱電装置の外観を示

す図、第2図は同装置の要部拡大断面図、第3図 および第4図は従来例の熱電装置を示す図であ る。

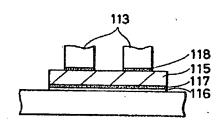
111……第1の熱交換基板、112……第2の熱交換基板、113……PN素子対、114… …第1の電極、115……第2の電極、116… …メタライズパターン、117……半田層、11 8……半田層、1……高温側接合用電極パターン、2……低温側接合用電極パターン、3……第 1の熱交換基板、4……第2の熱交換基板、5… …P型熱電素子、6……N型熱電素子、7……半 田層、8……PN素子対、9,10……リード、 1a,2a……銅厚膜パターン、1b,2b…… ニッケルメッキ層。







第4図



## 補正 昭61. 6.13

実用新案登録請求の範囲を次のように補正する。

## 匈実用新案登録請求の範囲

(1) <u>熱交換基板上</u>に電極を介して少なくとも1つ の熱電素子対からなる素子部を配設した熱電装 置において、 前記電極は、各熱交換基板表面に形成された 厚膜導体層パターンから構成されていることを 特徴とする熱電装置。

(2) 前記熱交換基板は、アルミナセラミツク基板 からなり、前記厚膜導体層パターンは、銅の厚 膜パターンであることを特徴とする実用新案登 録請求の範囲第(1)項記載の熱電装置。